证券代码：603306　　证券简称：华懋科技　　公告编号：2026-086
债券代码：113677　　债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于取得股票回购专项贷款承诺函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次回购股份的基本情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开 2026 年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有及自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股份，用于转换公司发行的可转债，回购资金总额不低于人民币 0.6 亿元（含），不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 102 元/股（含），不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司分别于 2026 年 11 月 3 日、2026 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-080）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-082）。

二、取得股票回购专项贷款承诺函的基本情况

近日，公司取得中国建设银行股份有限公司厦门市分行出具的《贷款承诺书》，中国建设银行股份有限公司厦门市分行为本次股票回购提供不超过人民币 1.08 亿元的回购专项贷款，贷款期限不超过 36 个月。

本次股票回购具体贷款事项以双方正式签订的贷款合同为准。

三、其他说明

本次取得股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金总额、回购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。

公司将根据后续市场情况及资金到位情况，在回购期限内择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 19 日